

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-031

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于计提 2025 年度信用与资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提 2025 年度信用与资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下：

### 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，为更加真实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：

单位：万元

项目	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	4,402.69	-226.83				4,175.87
其他应收款坏账准备	2,174.43	36.47			20.77	2,190.13
应收票据坏账准备		357.54				357.54
存货跌价准备	2,399.40	1,698.23		1,587.10		2,510.53
预付款项坏账损失		1,709.39				1,709.39
合计	8,976.52	3,574.81	-	1,587.10	20.77	10,943.46

注：1、表中计算公式为：期末余额=上年年末余额+计提-收回或转回-转销或核销-其他变动；

2、合计数差异由四舍五入导致。

## 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明

### （一）信用减值准备

#### 1、应收账款坏账准备

根据公司会计政策，对截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款坏账准备 226.83 万元。

#### 2、其他应收款坏账准备

根据公司会计政策，对截至 2025 年 12 月 31 日的其他应收款进行相应的信用减值测试，本期其他应收款计提坏账准备 36.47 万元。坏账准备其他变动减少 20.77 万元。

#### 3、应收票据坏账准备

根据公司会计政策，对截至 2025 年 12 月 31 日的应收票据进行相应的信用减值测试，本期计提应收票据坏账准备 357.54 万元。

### （二）资产减值准备

#### 1、存货跌价准备

根据公司会计政策，对截至 2025 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备 1,698.23 万元，转销或核销 1,587.10 万元。

#### 2、预付款项坏账损失

根据公司会计政策，对截至 2025 年 12 月 31 日的预付款项进行相应减值测试，本期计提预付款项坏账损失 1,709.39 万元。

## 三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本期计提减值准备，计入信用减值损失（损失以“-”号填列）-178.94 万元，计入资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,409.15 万元，将减少公司本期净利

润 3,588.09 万元。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日